

2K SILIKON GAP-FILLER TDG-Y-SI-2C

dispensierbar / 2 komponentig / minimierte volatile Siloxane (LV) / Form-in-Place



TDG-Y-SI-2C ist ein dispensierbarer, mit wärmeleitenden Füllstoffen formulierter, temperaturbeständiger 2-Komponenten Gap Filler auf LV Silikonbasis. Nach der Aushärtung bleibt das System zähelastisch. Der Gap Filler zeichnet sich durch sehr gute elektrische und mechanische Eigenschaften aus. Das Material eignet sich zum Ausgleich von extremen Toleranzen und Spalten vor allem bei nicht planaren Aufbauten. Sein thixotropisches Verhalten erlaubt eine genaue Positionierung und platzierte Aushärtung. Das Elastomer haftet leicht an Oberflächen, wodurch sich zusätzlich ein guter thermischer Kontakt ergibt. Dadurch, dass der volatile Siloxananteil minimal ist, lässt sich das Material vorteilhaft in Umgebungen einsetzen, wo Silikon kritisch ist.



Stand 09 / 2025

EIGENSCHAFTEN

- Dispensierbares zweikomponentiges Silikon
- Minimierter volatiler Siloxananteil (LV)
- Wärmeleitfähigkeit: 6,0 W/mK
- Zähelastisch nach Aushärtung
- Minimale Spannungen auf Bauelemente
- Wärme beschleunigte Aushärtung
- Vibrationsdämpfend

LIEFERFORMEN

- Kartuschen 2 x 25 ml / 2 x 100 ml / 2 x 200 ml / 2 x 330 ml / 2 x 600 ml
- Eimer 2 x 25 kg
- Auf Anfrage

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Thermische Anbindung von z.B.
- Induktivitäten
 - Kapazitäten
 - Heat Pipes
 - BGA
- z.B. in Automotiveanwendungen / Notebooks / Medizintechnik / Industriecomputer

Technisches Datenblatt

Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen, entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produktanwendung in einer Applikation sowie etwaige Schutzrechte Dritter dar. Sie befreieren nicht von der Durchführung eigener Prüfungen. Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen außerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Änderungen der Angaben bleiben vorbehalten.

EIGENSCHAFT	EINHEIT	A-KOMPONENTE	B-KOMPONENTE
MATERIAL			
		Silikon	Silikon
Farbe		Dunkelblau	Weiss
Dichte @ 25 °C (gemischt)	g/cm ³	3,4	3,4
Mischungsverhältnis	Gew. oder Vol.	1 : 1	1 : 1
Härte	Shore 00	50	50
Viskosität (Malcom PC 11 @ 5 rpm)	Pas	220	205
Viskosität (gemischt (Malcom PC 11 @ 5 rpm)	Pas	210	210
Topfzeit @ 25 °C und 65 % RH (Zeit bis doppelte Viskosität)	Stunden	≥ 2	≥ 2
Aushärtezeit @ 25 °C	Stunden	< 24 h	< 24 h
Haltbarkeit (ab Herstellungsdatum, ungeöffnet @ < 30 °C)	Monate	6	6
RoHS Konformität	2015 / 863 / EU	Ja	Ja
TECHNISCH			
Thermische Leitfähigkeit ¹	W/mK	6	6
Betriebstemperaturbereich	°C	- 40 bis + 150	- 40 bis + 150
Durchschlagsfestigkeit	kV/mm	≥ 10	≥ 10
Durchgangswiderstand	Ohm - cm	≥ 1 x 10 ¹⁰	≥ 1 x 10 ¹⁰

Prüfmethode in Anlehnung an: ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Daten und Informationen. Hinweis: Es dürfen nur A und B Komponente des gleichen Loses gemischt werden.

